This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

XP-002257139

AN - 1982-03235E [02]

CPY - SHAF

DC - L03

FS - CPI

IC - H01L33/00; H05B33/00

MC - L03-D03D L03-D04B

PA - (SHAF) SHARP KK

PN - JP56052438B B 19811211 DW198202 003pp

- JP50027488 A 19750320 DW198202 000pp

PR - JP19730078123 19730710; JP19770027283 19790426

XIC - H01L-033/00; H05B-033/00

AB - J81052438 Thin film electroluminescent device comprises a thin film electroluminescent layer sandwiched between dielectric layers. At least 1 dielectric layer is formed of a first thin film of Si3N4 and a second thin film having higher dielectric constant than the first thin film. (J50027488)

AW - SILICON NITRIDE

AKW - SILICON NITRIDE

IW - THIN FILM ELECTROLUMINESCENT DEVICE COMPRISE ELECTROLUMINESCENT LAYER DIELECTRIC LAYER

IKW - THIN FILM ELECTROLUMINESCENT DEVICE COMPRISE ELECTROLUMINESCENT LAYER DIELECTRIC LAYER

NC - 001

OPD - 1973-07-10

ORD - 1975-03-20

PAW - (SHAF) SHARP KK

TI - Thin film electroluminescent device - comprising electroluminescent layer between dielectric layers (J5 20.3.75)

報 (B2) ⑫ 特 許 公

昭56-52438

(1) Int.Cl.3

識別記号

庁内整理番号

❷❸公告 昭和56年(1981) 12月11日

H 05 B 33/00 H 01 L 33/00

7254 - 3 K 7739-5F

発明の数 1

(全3頁)

1

6) 薄膜発光素子

判 昭55-9910

到特 顧 昭48-78123

22出 願 昭48(1973)7月10日

開 昭50-27488 公

43昭50(1975)3月20日

個発 明 者 竹田幹郎

> 大阪市阿倍野区長池町22番22号シ ヤープ株式会社内

70発 明 者 柿原良豆

大阪市阿倍野区長池町22番22号シ ヤープ株式会社内

⑫発 明 者 中田行彦

大阪市阿倍野区長池町22番22号シ 15 いられている。

ヤープ株式会社内

றைய 願 人 シャープ株式会社

大阪市阿倍野区長池町22番22号

砂代 理 人 弁理士 福士愛彦

69引用文献

実 公 昭41-20265(JP,Y1)

砂特許請求の範囲

1 薄膜発光層の両主面に誘電体層を被覆した積 薄膜発光素子に於いて、前記誘電体層のうち少な くとも前記背面電極側のものを、Si₃N₄から成 る第1の薄膜と該第1の薄膜より誘電率の高い第 2の薄膜の少なくとも 2層以上の複合誘電体薄膜 で構成したことを特徴とする薄膜発光素子。 発明の詳細な説明

本発明は交流電界の印加に依つてEL発光を行 う薄膜発光素子の改良に関する。

従来、交流動作のZnS薄膜発光素子に関して を維持し、絶縁耐圧、発光効率及び動作の安定性 等を高めるために、ZnS発光層を誘電体薄膜層 ではさんだ、第1図に示す様な構造の素子が提案 され、発光諸特性の向上が確かめられている。

2

今との素子の構造を第1図を用いて具体的に説 明すると、ガラス基板1上にSnO,等の透明電 5 極2を形成した後、第1の誘電体層3、活生物質 としてMn等を添加したZnS薄膜発光層4、第 2の誘電体層5、A1等の背面電極6を順次基端 などで形成し、上記薄膜発光素子を構成している。 この薄膜発光素子に用いる誘電体薄膜は、ZnS 10 発光層の有効電界強度を大きくする必要上、でき るだけ比誘電率の高い材料が望ましいがいまのと とろ薄膜生成技術上の制約から電子ビーム蒸着法 及びスパツタリング法によるSiO,SiOz, GeO2 , Y2O3 , Si3N4 , Al2O3膜等が用

しかしこれ等の薄膜は、一般に生成条件によっ て誘電特性が大きく変化し、多くの場合組成ずれ、 充塡密度の低下及びピンホール、マイクロクラツ ク等の欠陥が生じ、その結果絶縁耐圧及び耐湿特 20 性の劣化など、物理的化学的に多くの不安定要素 を含む。

従つてこのような誘電体薄膜を、2nS発光層 をはさむ上・下の誘電体層として用いた場合、薄 膜発光素子の寿命特性に与える影響が大きく、特 層構造部を透明電極と背面電極間に介設して成る 25 に背面電極6側の第2の誘電体層5に於ては、層 中に存在するピンホール、マイクロクラツク等の 欠陥を通して発光層中に湿気が侵入し、薄膜素子 動作時の輝度の低下や偶発的故障の原因になり易 い。従つてとの様な誘電体膜を単一で薄膜発光素 30 子に適用するのは問題がある。

> 本発明はかかる点に関して為されたもので、素 子寿命が長く信頼性の高い新規な構造の薄膜発光 素子を得るとと目的とする。

2nS発光層に安定して高い電界(10°V/cm) 35 光層をはさむ誘電体層の少くとも1方を複合誘電 体層としたことを特徴とする。

即ち第1図に示す案子の例えば第2の誘電体層

5上に充填密度及び絶縁耐圧の高い、物理的・化 学的に安定した新たな誘電体膜を積重ねて、上述 した複合誘電体層を形成し本発明の薄膜発光素子 を得る。この様な構成にすることによつて2nS 発光層及び誘電体層の各薄膜中に存在するピンホ 5 各薄膜(Si_3N_4 膜、 Al_2O_5 膜、複合膜)の電 ール、マイクロクラツク等の欠陥の相互に重なり 合う割合が少くなり、絶縁耐圧、信頼性にすぐれ た薄膜発光素子が得られる。

以下に本発明を一実施例に関し詳細に説明する。 第2図は本発明にかかる一実施例素子の構成図で、10 曲線 Cは S i_3 N_4 と A I_2 O_3 の複合誘電体膜につ この実施例では、背面電極 6 側の第2の誘電体層 7を複合誘電体層としている。尚この素子は、従 来例案子と同様に、ガラス基板1上に設けた透明 電極2の上に順次第1の誘電体層3、薄膜発光層 4及び複合誘電体層7、背面電極6を蒸着などに 15 KHzの周波数電源で駆動される。第3図から明 依つて形成して得られる。

本実施例では、2 n S 薄膜発光層 4 は発光中心 としてM n²+ から成る活性物質をドープした ZnSの電子ビーム蒸着膜で形成されている。

面電極側のB層9の二重層から成つている。A層 8とB層9は互いに物理的、化学的性質の異なる 材質から成る。

本実施例ではA層8に髙周波反応性スパツタリ ングによるSi $_{5}$ N_{4} 薄膜を用い、B層9には誘電 25 特性が改善されているととによるものと思われる。 特性の安定した髙周波反応性スパツタリングに依 るAl₂O₃薄膜を用いている。Si₃N₄薄膜は周 知の如く非晶質の非常に緻密な膜であり、誘電率 は若干低いがピンホール、マイクロクラツク等の 極めて少ない材料である。また、ALO,薄膜は 30 ピンホール等を含有するもののその誘電率は Si_sN₄に比べ非常に高い絶縁膜である。このよ うな 2種類の薄膜を積層することにより、一方の 薄膜の欠点を他方の薄膜で補なうことができ、良 好な特性をもつ誘電体層が得られる。尚2nS:35 としてよいことは勿論である。 M n発光層 4 の層厚は 0.5~1.0 μ , S i₃ N₄層 8は0.1~0.27 μ , A ℓ_2 O₃ 層 9は0.1~ 0.25μの範囲である。

本実施例案子はとの様な構成から成り、背面電 極 6 側の誘電体層をS i_3 N_4 ℓ A I_2 O_3 の複合誘 40 は本発明素子の構成図、第 3 図、第 4 図は本発明 電体層とすることにより、ピンホール、マイクロ クラツク等の欠陥を通して発光層中に湿気が侵入 するのを防止し、絶縁耐圧、発光輝度等の安定化

を促進したものであり、また薄膜間でピンホール、 マイクロクラツク等の重なり合う確率も低くなる ため素子特性の信頼性が向上する。

今上記複合誘電体層7の効果を説明するために、 気的特性を示す。

第3図イは tanδの周波数特性、図□は静電容 量 C の周波数特性を示す。また曲線 a は S i_{s} N_{4} 単独の薄膜についての測定値を、曲線 bは Al_2O_3 、 いての測定値を示す。測定は各薄膜をAl電極で はさんで行つた。尚Si $_3$ N $_4$ 薄膜は2730 $\check{\mathrm{A}}$, A 1₂ O₃薄膜は 2 1 8 0 Ăの膜厚である。

Z n S:M n 薄膜発光素子は一般に 1~1 0 0 かな様にこの範囲で複合誘電体膜は、他の単独膜 に比べ、 tanδの周波数特性が低く、静電容量 C は一定となり、すぐれた電気的特性を持つ。第4 図は上記実施例素子の印加電圧Vに対する発光輝 複合誘電体層7は、発光層4側のA層8と、背 20 度Bの特性を示す比較のために点線で従来例素子 の特性を示している。この図から本実施例案子は 絶縁耐圧が向上しているととがわかる。これは第 3図で示した様に、本案子に使用した複合誘電体 膜が従来例素子で使用した単独膜に比べて電気的 さらにまた複合誘電体膜を用いること、発光層及 び誘電体膜中のピンホール、マイクロクラツク等 の欠陥が相互に重なり合う割合が少くなつて素子 の絶縁耐圧が向上するものと考えられる。

> 尚Si₃ № 等と組合せる材質として他にSi_s N₄ より誘電率の高い金属酸化物から成る絶縁膜を Si₃N₄薄膜に積層する構成が考えられる。

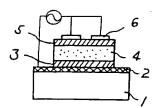
また本実施例では、背面電極側の誘電体層のみ 複合層としたが、透明電極側の誘電層をも複合層

との様に本発明素子は絶縁耐圧、信頼性にすぐ れまた素子自体の寿命も長く、非常に有用である。 図面の簡単な説明

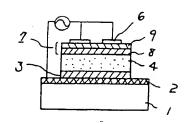
第1図は従来の薄膜発光素子の構成図、第2図 素子の特性説明図である。

2,6は電極、3は誘電体層、4は薄膜発光層、 7は複合誘電体層を示す。

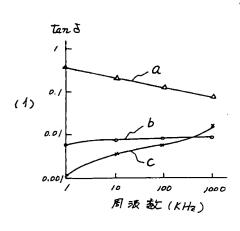
第1図

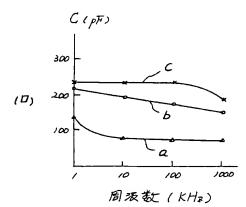


第2図

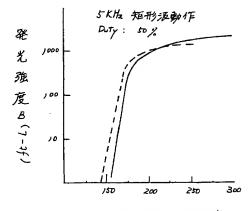


第3図





第4図



印加電圧 (液高値) V